

京都実装技術研究会オープニングセミナーの開催について

平成31年4月15日
京都府中小企業技術センター
応用技術課（担当 中山、中川）
TEL：075-315-8634

京都府中小企業技術センターでは、電子機器の生産に深く関わる技術である接合・実装技術に関して、各社が抱えている共通の問題をテーマとして、その解決を目的とした「京都実装技術研究会」を設置しています。

この度、令和元年度の会員を募集するため、オープニングセミナーを下記のとおり開催します。今回は、故障の解析方法とその解決方法についての講演会です。

記

1 日時 令和元年5月23日（木） 13:00～17:00

2 場所 京都府産業支援センター（京都府中小企業技術センター）研修室 5階

3 内容及び講師

電子機器および半導体デバイスの故障問題の解決！

～故障解析手順と未然防止手法について～

講師 故障物性ソリューション 味岡 恒夫（あじおか つねお）氏

講師は、日本信頼性学会故障物性研究会で副主査を務められ同研究会の運営に係わるとともに、故障に関する知識修得、信頼性技術や管理の向上といった活動を通じて、環境や安全を社会に貢献しています。

今回は、以下の3つのアプローチから故障問題の解決方法についてご講演をいただきます。

- （1）故障がなぜ起こるか？
（電子部品のストレス耐性と部品調達における課題）
- （2）市場故障に対する対応
（故障解析の進め方とその問題点）
- （3）実装基板の故障解析
（ロックイン発熱解析を用いた事例）

4 定員 70名（先着順・定員になり次第締め切ります。）

5 参加費 無料

6 申込締切日 令和元年5月21日（火）まで

7 申込先

京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気・電子担当
TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497
E-mail jisso@kptc.jp

